

证书号第21553668号



专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种灯珠的封装结构

专利权人：深圳市成兴光电子科技有限公司

地址：518000 广东省深圳市福田区华强北街道深南中路佳和大厦A座1405-07

发明人：王少萍

专利号：ZL 2023 2 2992376.2

授权公告号：CN 221570302 U

专利申请日：2023年11月06日

授权公告日：2024年08月20日

申请日时申请人：深圳市成兴光电子科技有限公司

申请日时发明人：王少萍

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨

